



MD6127CXX系列是使用CMOS 技术开发的、内置了固定的延迟时间发生电路的高精度电压检测IC。检测电压在内部被固定，精度为 $\pm 2.0\%$ 。另外，因为在内部还内置有振荡电路以及计数定时器，所以不需外接元器件就能延迟解除信号，该延迟时间有3种。在输出方式上备有NMOS开路漏极和CMOS输出。

### ■ 特性：

- 超低消耗电流 1.2  $\mu$ A 典型值 (@VDD=3.5 V)
- 高精度检测电压  $\pm 2.0\%$
- 工作电压范围 1 V ~ 12.0 V
- 滞后特性 60 mV 典型值
- 检测电压范围 2.2 V ~ 6.0 V
- 延迟时间 200 ms 典型值
- 输出方式 NMOS开路漏极输出  
CMOS输出
- 提供 SOT23-5 封装
- 无铅、Sn 100%、无卤素

### ■ 用途：

笔记本电脑、数码静像相机等手持设备电源监测  
仪器仪表、通信设备等的稳压电源监测  
微机用电源的监视以及CPU 的复位

### ■ 产品目录

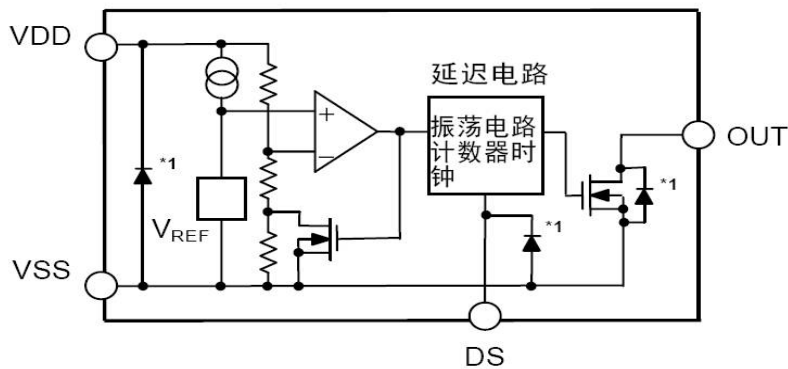
型号	检测电压	输出方式	延迟时间	精度	打印 MARK (注) SOT23-5L
MD6127C22	2.2V	NMOS、CMOS	200ms	$\pm 2\%$	C22X
MD6127C24	2.4V	NMOS、CMOS	200ms	$\pm 2\%$	C24X
MD6127C26	2.6V	NMOS、CMOS	200ms	$\pm 2\%$	C26X
MD6127C28	2.8V	NMOS、CMOS	200ms	$\pm 2\%$	C28X
MD6127C30	3.0V	NMOS、CMOS	200ms	$\pm 2\%$	C30X
MD6127C33	3.3V	NMOS、CMOS	200ms	$\pm 2\%$	C33X
MD6127C36	3.6V	NMOS、CMOS	200ms	$\pm 2\%$	C36X
MD6127C40	4.0V	NMOS、CMOS	200ms	$\pm 2\%$	C40X
MD6127C42	4.2V	NMOS、CMOS	200ms	$\pm 2\%$	C42X
MD6127C44	4.4V	NMOS、CMOS	200ms	$\pm 2\%$	C44X
MD6127C46	4.6V	NMOS、CMOS	200ms	$\pm 2\%$	C46X
MD6127C50	5.0V	NMOS、CMOS	200ms	$\pm 2\%$	C50X

注：可提供客户半定制产品，选择范围 1.5~7 每 0.1V 步进细分；

X 可表示为两种输出方式：C 表示 CMOS 推挽输出，N 表示 NMOS 开漏输出；

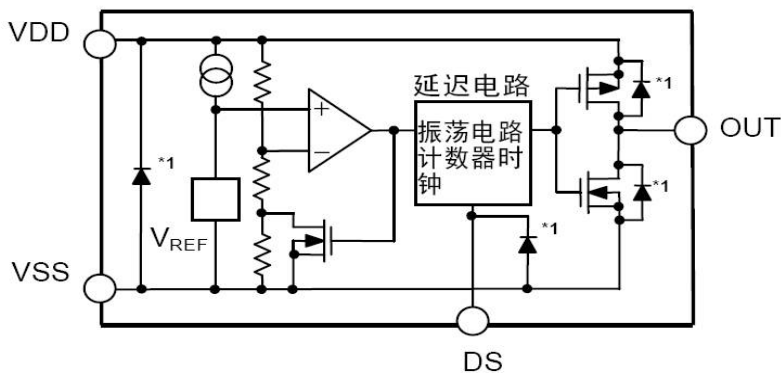
## ■ 框图

### 1. NMOS开漏输出



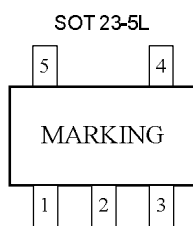
\*1. 寄生二极管

### 2. CMOS输出



\*1. 寄生二极管

## ■ 引脚排列



引脚编号	引脚名称	功能特性
1	DS	延时时间切换端
2	VSS	接地端
3	NC	无连接
4	VOUT	电压检测输出端
5	VDD	检测电压输入端

## ■ 绝对最大额定值:

(除特殊注明以外:  $T_a=25^{\circ}\text{C}$ )

项目	记号	绝对最大额定值	单位	
电源电压	$V_{DD}-V_{SS}$	15	V	
输出电压	NMOS 开漏输出	$V_{SS} - 0.3 \sim V_{SS} + 15$	V	
	CMOS 输出	$V_{SS} - 0.3 \sim V_{DD} + 0.3$	V	
输出电流	$I_{OUT}$	50	mA	
容许功耗	SOT23-5	$P_D$	250	mW
工作周围温度范围	$T_{opr}$	$-40 \sim +85$	$^{\circ}\text{C}$	
保存周围温度范围	$T_{stg}$	$-40 \sim +125$	$^{\circ}\text{C}$	

**注意** 绝对最大额定值是指无论在任何条件下都不能超过的额定值。

万一超过此额定值, 有可能造成产品劣化等物理性损伤。

## ■ 电气属性：

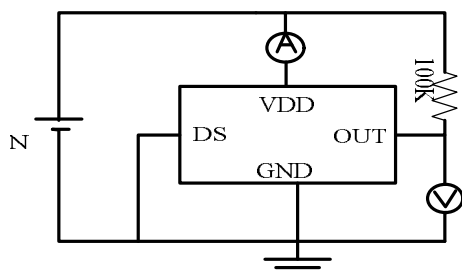
(除特殊注明以外：Ta@25°C)

项目	记号	条件		最小值	典型值	最大值	单位	测定电路
检测电压*1	-VDET	-		-VDET (S) *0.98	-VDET (S)	-VDET (S) *1.02	V	1
滞后幅度	V <sub>HYS</sub>	-		30	60	100	mV	1
消耗电流	I <sub>SS</sub>	VDD=3.5V	MD6127C22~26	-	1.1	5	μA	1
		VDD=4.5V	MD6127C27~39	-	1.2	5	μA	1
		VDD=6.5V	MD6127C40~60	-	1.3	5	μA	1
工作电压	V <sub>DD</sub>	-		1	-	12	V	1
输出电流	I <sub>OUT</sub>	输出晶体管, N 沟道 V <sub>OUT</sub> =0.5 V	VDD=1.2 V MD6127C22 ~ 60	0.75	1.5	-	mA	2
			VDD=2.4 V MD6127C27 ~ 60	3.0	6.0	-	mA	2
		仅 CMOS 输出产品, 输出晶体管, P 沟道, VDD-V <sub>OUT</sub> =0.5 V	VDD=4.8 V MD6127C22 ~ 39	1.0	2.0	-	mA	2
			VDD=6.0 V MD6127C40 ~ 54	1.25	2.5	-	mA	2
			VDD=8.4 V MD6127C55 ~ 60	1.5	3.0	-	mA	2
泄漏电流	I <sub>LEAK</sub>	仅 N 沟道开路漏极产品, 输出晶体管, N 沟道, VDD=10V, V <sub>OUT</sub> =10V		-	-	0.1	μA	2
检测电压的温度系数*2	$\frac{\Delta(-VDET)}{\Delta Ta * (-VDET)}$	Ta=-40°C ~ +85°C		-	±120	±360	ppm/°C	1
延迟时间 1	T <sub>d1</sub>	VDD=-VDET+1 V, DS 端子低电平	MD6127CXXX	130	200	290	ms	1
延迟时间 2	T <sub>d2</sub>	VDD=-VDET+1 V, DS 端子高电平		110	220	330	μs	3
输入电压	V <sub>SH</sub>	DS 端子, VDD=6.0 V		1.0	-	-	V	4
	V <sub>SL</sub>	DS 端子, VDD=6.0 V		-	--	0.3	V	4

\*1. -VDET : 实际检测电压值、-VDET (S) : 设定检测电压值 (表1~2 的检测电压范围的中心值) ;

## ■ 测定电路

1.



CMOS输出产品的情况下, 不需要上拉电阻

图1

2.

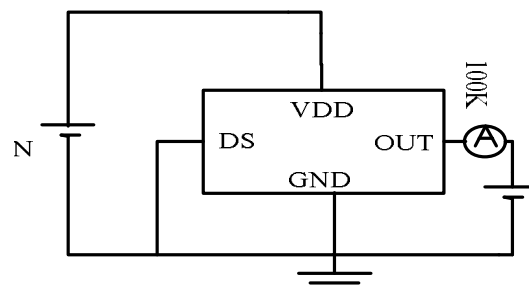
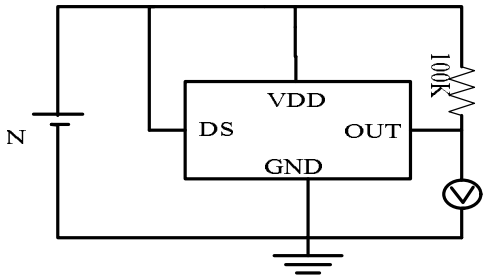


图2

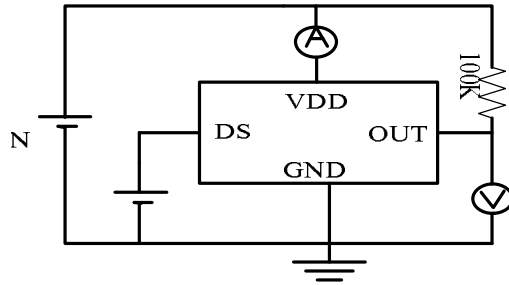
3.



CMOS输出产品的情况下，不需要上拉电阻

图3

4.



CMOS输出产品的情况下，不需要上拉电阻

图4

## ■ 工作说明

### 1. 基本原理（以CMOS产品为例）：

(1) 电源电压 (VDD) 在解除电压 (+VDET) 以上时，NMOS晶体管变为关断，PMOS晶体管变为开启，VDD输出高电平。此时NMOS晶体管为关断状态，比较器输入的输入电压变为：

$$\frac{(RB+RC)*VDD}{RA+RB+RC}$$

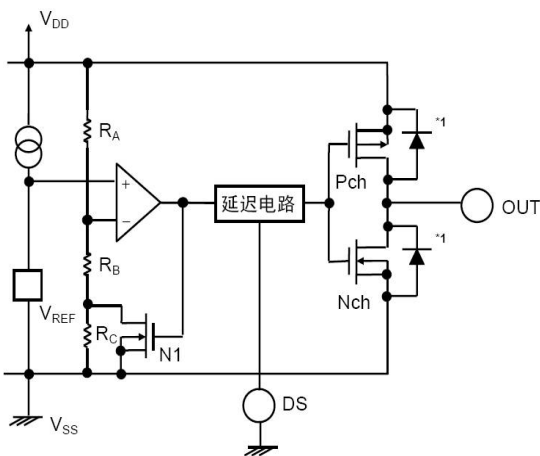
(2) VDD即使降低到+VDET以下，只要在检测电压 (-VDET) 以上输出VDD。VDD变为-VDET (图6 A点) 以下时，输出方的NMOS晶体管变为开启，PMOS晶体管变为关断，输出VSS。此时，NMOS晶体管N1变为开启状态，比较器输入的输入电压变为：

$$\frac{RB * VDD}{RA + RB}$$

(3) VDD进一步降低，若降到IC的最低工作电压以下时，输出变得不稳定，在输出被上拉的情况下，输出变为VDD。

(4) 使VDD上升到最低工作电压以上时，VSS被输出，当VDD超过-VDET，只要是相对于+VDET较小时，输出都为VSS。

(5) 再继续使VDD上升到+VDET(图6的 B点) 以上时，NMOS晶体管变为关断，PMOS晶体管变为开启，OUT输出端通过延迟电路只延迟  $t_D$  时间再输出VDD。



\*1. 寄生二极管

图5

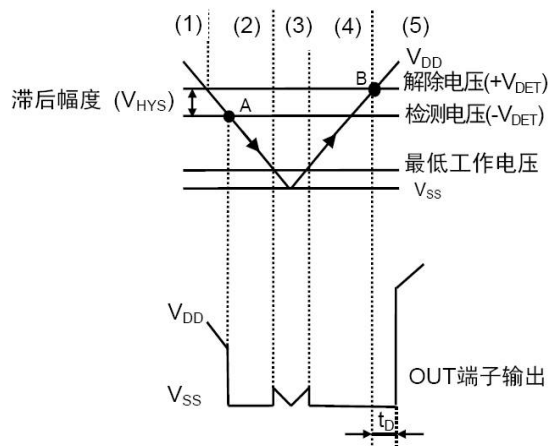


图6

## 2. 延迟电路

- (1) 延迟时间：延迟时间( $t_D$ )为由内置的时钟发生电路和计数器而决定的固定值。延迟电路在电源电压(VDD)开始上升，VDD的电压比变为解除电压(+V<sub>DET</sub>)时，延迟信号开始输出到OUT端。另外，VDD下降到检测电压(-V<sub>DET</sub>)以下时，输出信号不被延迟。
- (2) DS 端：DS端为延迟时间ON/OFF 切换控制端，且务必固定为低电平或高电平，DS端为高时的情况，因为在计数器电路的途中输出，延迟时间变得更短。

### ■ 应用电路

MD6127CXX系列电压检测器，因为具有工作保证电压低、检测电压精度高、备有滞后并且内置了延迟电路，构成简单的复位电路，微机等的复位电路（如图7）。

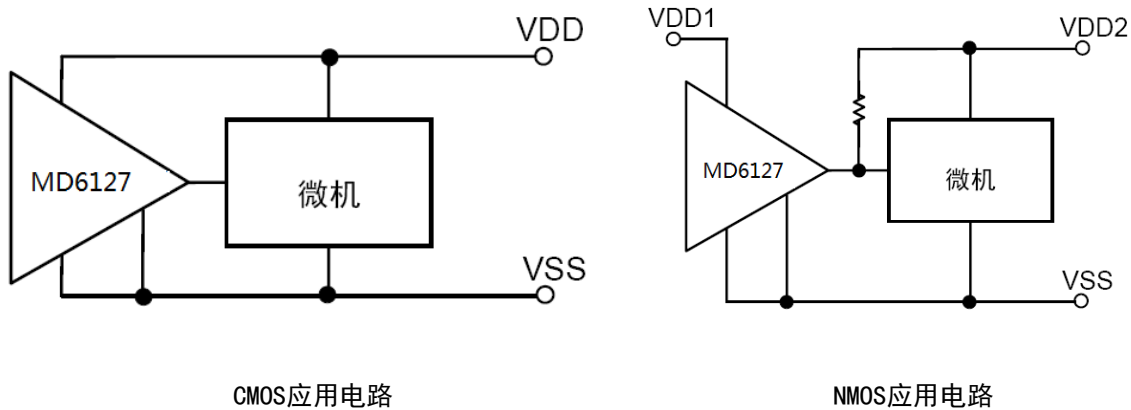


图 7

微机系统在电源电压比工作保证电压还低的情况下，执行规定以外的程序，会导致破坏存储器和寄存器的内容的情况发生。另外，电源恢复到正常电位时，如果不把微机设定到所定的初期状态，会导致异常工作产生。为了防止这样的事故，在电源的瞬间切断和瞬间停止时一定要进行复位工作。

**注意** 上述连接图以及参数并不作为保证电路工作的依据，实际的应用电路请在进行充分的实测基础上设定参数。

### ■ 用语说明

#### 1. 检测电压(-V<sub>DET</sub>)、解除电压(+V<sub>DET</sub>)

检测电压(-V<sub>DET</sub>)表示输出切换到低电平时的电压，即使是同样的产品也有不同程度的差异，由此差异而引起的检测电压的最小值(-V<sub>DET</sub>)<sub>Min.</sub>到最大值(-V<sub>DET</sub>)<sub>Max.</sub>的范围称为检测电压范围；例：MD46CN的情况下，检测电压为4.508<(-V<sub>DET</sub>)<4.692范围内的某一数值。也就是说，既有-V<sub>DET</sub>=4.508的产品，也存在-V<sub>DET</sub>=4.692的产品。

解除电压是输出切换到高电平时的电压。即使是同样的产品也有不同程度的差异，由此差异而引起的解除电压的最小值(+V<sub>DET</sub>)<sub>Min.</sub>到最大值(+V<sub>DET</sub>)<sub>Max.</sub>的范围称为解除电压范围；例：MD6127C46C解除电压为4.57<(+V<sub>DET</sub>)<4.9范围内的某一数值。也就是说，既有+V<sub>DET</sub>=4.57的产品，也存在+V<sub>DET</sub>=4.9的产品。

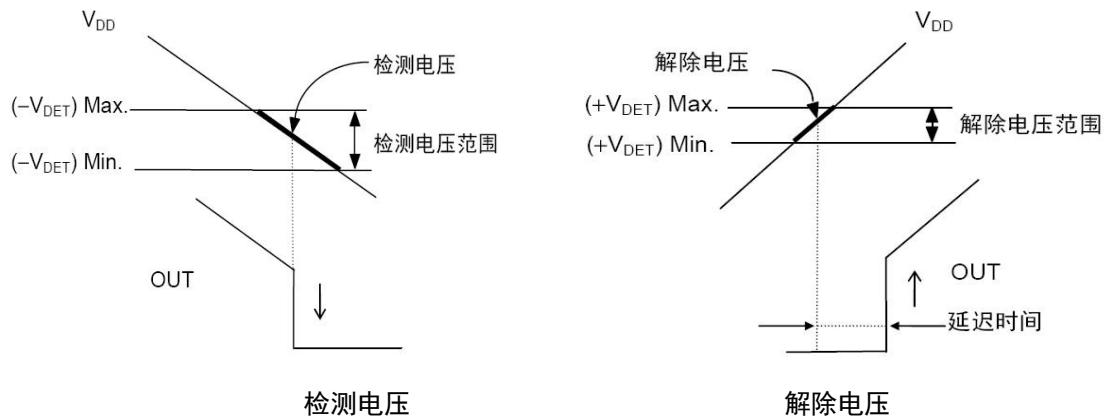


图8

**备注：** 检测电压与解除电压虽在规定合格范围内会重复，但 $(+V_{DET}) > (-V_{DET})$ 特性不会变。

2. 滞后幅度 (VHYS)

滞后幅度表示检测电压与解除电压之间的电压差 (图11中B点的电压-A点的电压 $V_{HYS}$ )。通过在检测电压与解除电压之间带有滞后幅度，可以防止在因噪声等侵入输入电压时而产生的误操作。

3. 延迟时间 (tD)

$V_{DD}$ 端的输入电压，DS端为低电平时，OUT输出端从超过解除电压值 $(+V_{DET})$ 到实际上发生翻转为止的时间称为延迟时间 $t_{D1}$ ，此值由系列产品在内部被固定，分别为50mS, 100mS, 200mS;通过设置DS端的输入为高电平，在较短的延迟时间内可以使输出反转，延迟时间为 $(t_{D1} - t_{D2})$ ，如图9。

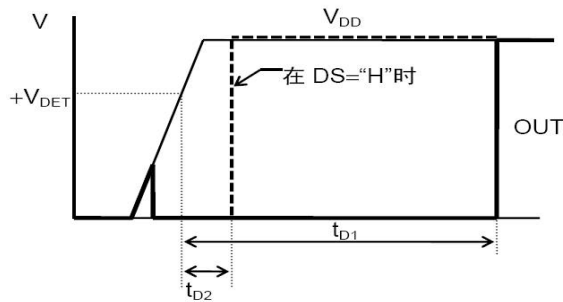


图 9

4. 击穿电流

击穿电流是在电压检测器检测以及解除时瞬间流经的电流。在解除延迟时间内，因为内部的逻辑电路一直在工作，按20 kHz程度的频率击穿电流会反复流入。

5. 振荡

例如CMOS输出情况下，在输入端接分压电阻的电路中 (图10)，输出端低电平切换到高电平切换时 (解除时)，由于流经的击穿电流会流经输入电阻的产生压降，输入电压降低到下降检测电压以下时，输出端进行高电平到低电平的切换。输出变为低电平时，因为击穿电流不会流经，所以没有压降产生，输出低电平到高电平切换，此时击穿电流再次流经，会发生电压下降。此状态的反复发生称为振荡。

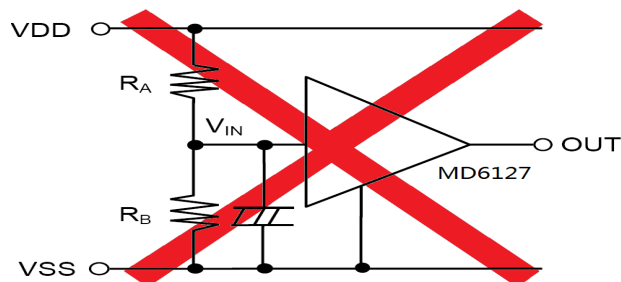


图 10 应用不当线路

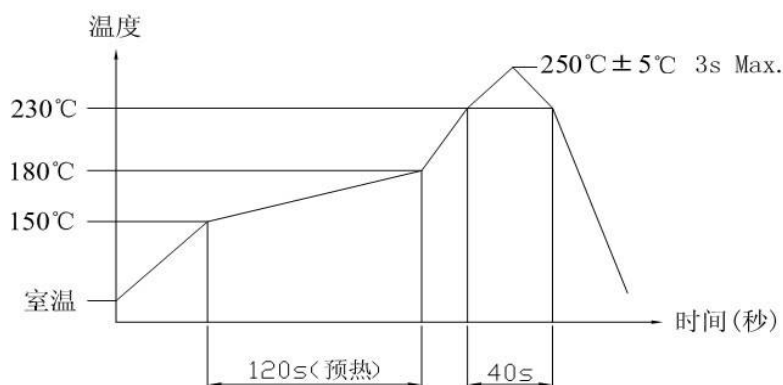
## ■ 注意事项

1. 本产品在电压解除时，由于内部振荡电路、计数器时钟在工作，在延迟时间内以大约20 kHz 的频率击穿电流会流经。因此，若输入为高阻抗，则由于击穿电流会有导致发生振荡的可能。在输入的阻抗高的情况下，请在VDD端-VSS 端之间加电容使用。
2. 本IC 虽内置防静电保护电路，但请不要对IC 施加超过保护电路性能的过大静电。
3. CMOS 输出产品在检测以及解除时会流经击穿电流。若输入为高阻抗，由于解除时的击穿电流而引起的电压降低有导致振荡的情况发生。
4. 本资料中所记载的应用电路用于大量生产设计的情况下，请注意元器件的偏差与温度特性。
5. 使用本公司的IC 生产产品时，如在其产品中对该IC 的使用方法或产品的规格，或因与所进口国对包括本IC 产品在内的专利产生纠纷时，本公司概不承担相应责任。有关所记载电路的专利，本公司概不承担相应责任。

## ■ 焊接条件：

推荐采用回流方式焊接（即回流焊）

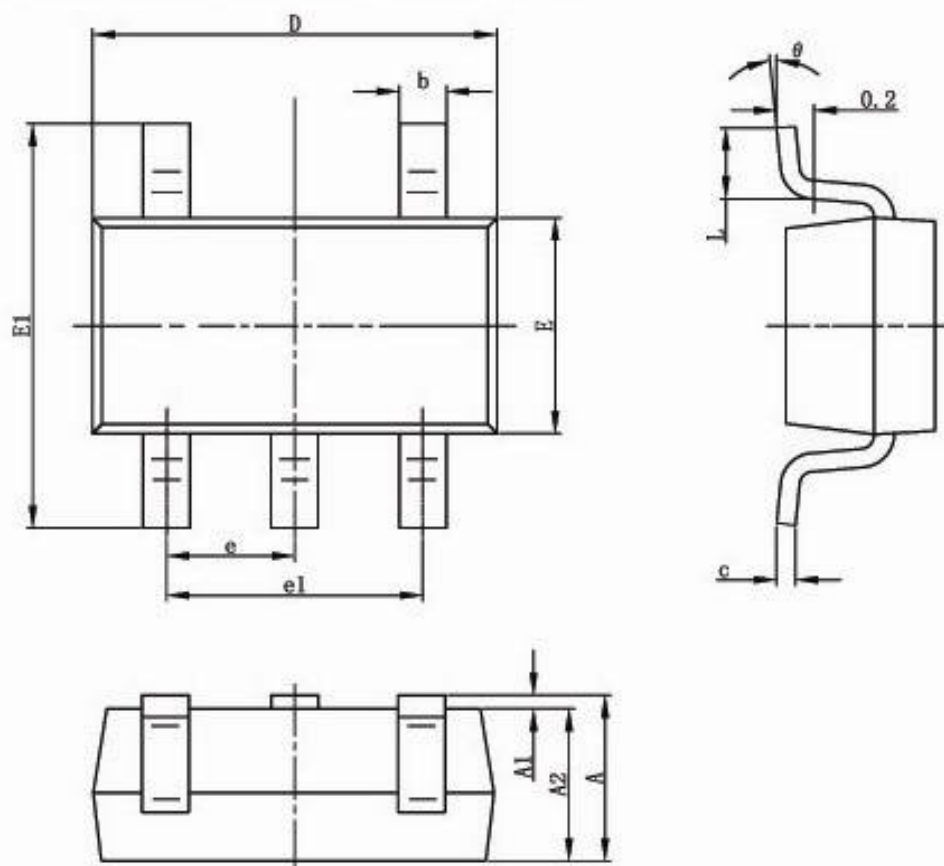
温度分布曲线如下图：



注意：上述条件温度为印刷电路板的零部件贴装面上的温度  
根据电路板的材质、大小、厚度等，电路板温度和开关表面温度会有很大的不同，所以请注意开关表面温度不要超过 $250^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ 以上

# 封装尺寸

## SOT-23-5L PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS



Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.050	1.250	0.041	0.049
A1	0.000	0.100	0.000	0.004
A2	1.050	1.150	0.041	0.045
b	0.300	0.500	0.012	0.020
c	0.100	0.200	0.004	0.008
D	2.820	3.020	0.111	0.119
E	1.500	1.700	0.059	0.067
E1	2.650	2.950	0.104	0.116
e	0.950(BSC)		0.037(BSC)	
e1	1.800	2.000	0.071	0.079
L	0.300	0.600	0.012	0.024
θ	0°	8°	0°	8°

版本如有更新恕不另行通知

版本: 20200427

[上海明达微电子有限公司](#)



## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Supervisory Circuits](#) category:*

*Click to view products by [Mingda](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[CAT853STBI-T3](#) [RT9818C-27GU3](#) [DS1232L](#) [NCV302HSN45T1G](#) [STM6710FWB7F](#) [PT7M6127NLTA3EX](#) [XC6118C25AGR-G](#)  
[ISL88011IH526Z-TK](#) [ISL88013IH529Z-TK](#) [ISL88705IP846Z](#) [ISL88706IP831Z](#) [ISL88708IB844Z](#) [ISL88708IP831Z](#) [TCM811MERCTR](#)  
[X40420S14-A](#) [X40421S14-C](#) [X40430S14-A](#) [X40430S14I-A](#) [X40430S14I-B](#) [X40431S14-A](#) [X40431S14-B](#) [X40431S14-C](#) [X40431S14I-A](#)  
[X40431S14I-B](#) [X40431S14I-C](#) [X4043P-2.7](#) [X4043PI-2.7](#) [X4043S8-2.7T1](#) [X4043S8IZ-2.7](#) [X4043S8IZT1](#) [X4043S8T1](#) [X4045P](#) [X4045PI](#)  
[X4045PI-2.7](#) [X4045S8-2.7T1](#) [X4045S8IZ](#) [X4045S8T1](#) [X4163P](#) [X4163P-2.7](#) [X4163PI](#) [X4163PI-2.7](#) [X4163S8](#) [X4165P](#) [X4165P-2.7](#)  
[X4165PI](#) [X4165PI-2.7](#) [X4165S8I-2.7](#) [X4283S8I](#) [X4323S8-2.7](#) [X4323S8I-2.7](#)